Низкоомные и высокоомные состояния в пленках титаната стронция, сформированных золь-гель-методом

© Х. Сохраби Анараки¹, Н.В. Гапоненко¹, В.Г. Литвинов², А.В. Ермачихин², В.В. Колос³, А.Н. Петлицкий³, В.А. Иванов⁴

 ¹ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Белоруссия
² Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия
³ ОАО "Интеграл", Минск, Белоруссия
⁴ НПЦ НАН Белоруссии по материаловедению, Минск, Белоруссия
E-mail: nik@nano.bsuir.edu.by

(Поступила в Редакцию 30 марта 2015 г. В окончательной редакции 23 апреля 2015 г.)

Продемонстрировано изменение сопротивления в структурах на основе титаната стронция, сформированных золь-гель-методом. Переход из высокоомного состояния в низкоомное осуществляется при достижении напряжения смещения на конденсаторной структуре кремний/диоксид титана/платина/титанат стронция/никель около 10 V для пленки титаната стронция толщиной около 300 nm. Электрическое сопротивление изменяется от единиц Ω до десятков k Ω . Для более толстой пленки (~ 400 nm) напряжение переключения возрастает, тогда как сопротивление структуры в высокоомном состоянии достигает сотен k Ω . Предположительно основную роль в изменении сопротивления играют глубокие уровни, заселенность которых изменяется приложенным напряжением. Обсуждаются перспективы использования полученных пленок титаната стронция в мемристорных элементах памяти.

1. Введение

Применение поликристаллических пленок перовскита титаната стронция SrTiO₃ в электронной технике вызывает растущий интерес благодаря высокому значению их диэлектрической проницаемости и зависимости электрофизических свойств от электрического поля. Пленки титаната стронция активно исследуются с целью применения в качестве элементов с перестраиваемой емкостью, таких как варакторы, фазовращатели, перестраиваемые фильтры и др. [1,2]. Основу таких приборных структур составляют конденсаторы, содержащие слой титаната стронция между двумя контактными электродами. В керамике и пленках титаната стронция обнаружен эффект переключения из состояния с высоким сопротивлением в состояние с низким сопротивлением, т.е. его мемристорные свойства. Переключение сопротивления наблюдалось в пленках титаната стронция, сформированных лазерным напылением [3-5] и золь-гель-методом [6]. Свойства конденсаторных структур на основе титаната стронция зависят от способа и условий его синтеза. В настоящей работе показано изменение сопротивления на несколько порядков в пленках титаната стронция, сформированных золь-гель-методом.

2. Методика эксперимента

Исходными компонентами золя являлись ацетат гидрат стронция $Sr(CH_3COO)_2 \cdot 1/2H_2O$ и тетраизопропоксид титана $Ti(OCH(CH_3)_2)_4$. В качестве растворителей использовались уксусная кислота и монометиловый эфир этиленгликоля. В качестве стабилизатора добавляли ацетон. Концентрация золя составляла 55 mg/ml. Для сравнения были приготовлены два образца, содержащие пяти- и восьмислойную пленку. Пленки наносились на подложку монокристаллического кремния, на которой сверху по методике, описанной в работе [7], был сформирован электрод оксид титана/платина, выполняющий роль нижнего электрода конденсатора (рис. 1). После нанесения каждого слоя геля на структуру кремний/оксид титана/платина образцы подвергались предварительной термообработке (сушке) при температуре 200°С. Для приготовления образцов сначала проводилась сушка первого слоя, после чего наносились последующие слои с сушкой каждого слоя. Затем следовала заключительная термообработка образцов при температуре 750°С, что



Рис. 1. Конденсаторная структура на основе пленки титаната стронция.



Рис. 2. Типичное РЭМ-изображение пятислойной пленки ксерогеля титаната стронция на подложке кремния.

обеспечивало образование поликристаллической фазы титаната стронция [7]. Для изготовления конденсаторной структуры формировались верхние электроды из никеля в форме квадрата со стороной 0.8 mm. Окончательно сформированный титанат стронция локально подвергался химическому травлению в растворе на основе соляной кислоты с помощью фотолитографии с целью создания контакта к нижнему электроду для проведения электрических измерений. По указанной методике были приготовлены два образца, различающиеся толщиной пленки титаната стронция, содержащие пять (образец № 1) и восемь (образец № 2) слоев. Формирование многослойной пленки целесообразно для предотвращения пробоя в конденсаторе при образовании шипов платины. Толщина многослойной пленки, сформированной в аналогичных режимах на кремнии, для пяти слоев составляла 300 nm (рис. 2), а для восьми слоев — 450 nm. Размер сформированных образцов составлял приблизительно 10×10 mm. Вольт-амперная характеристика (ВАХ), электрическое сопротивление и емкость измерялись на измерителе RLC Agilent E4980A в частотном диапазоне от 10 kHz до 2 MHz с использованием параллельной схемы замещения R_p-C_p. BAX дополнительно измерялась с помощью электрометра со встроенным источником напряжения Keithley 6517B. Все измерения проводились при комнатной температуре.

При измерении фототока ВАХ структуры кремний/титанат стронция регистрировались при комнатной температуре в интервале напряжений $U = \pm 15$ V. Напряжение на структуре осуществлялось стабилизированным источником питания TEC-23. Величины напряжений и токов измерялись электронными цифровыми вольтметром (В7-23) и амперметром (В7-27А). Структура подключалась к измерительному блоку посредством прижимных нихромовых проводников. Сначала регистрировались темновые ВАХ, а затем при освещении "белым" светом.

Световые характеристики структур были исследованы при освещении их "белым" светом с интенсивностью 57 mW/cm². В качестве источника освещения применялась галогенная лампа КГМ с цветовой температурой вольфрамовой нити накаливания 2850 К. Температура нити накаливания была измерена при помощи оптического пирометра типа ЭОП-66 и регулировалась стабилизированным источником питания TEC-41. Интенсивность света контролировалась измерителем мощности и энергии излучения ИМО-2Н. Освещение структуры осуществлялось через верхний слой SrTiO₃.

3. Результаты и их обсуждение

Измеритель RLC Agilent E4980A позволяет проводить измерения активного и реактивного сопротивления образца при разном постоянном напряжении смещения на образце и при этом определять постоянную составляющую тока через образец (через активное сопротивление R_p). В данном эксперименте амплитуду тестового сигнала устанавливали 30 mV. На рис. 3–5 представ-



Рис. 3. Зависимость сопротивления в конденсаторной структуре титаната стронция от напряжения для частот от 10 kHz до 2 MHz (образец $\mathbb{N}_{\mathbb{P}}$ 1). a — сопротивление исходного низкоомного состояния при напряжении смещения до 200 mV, b — высокоомное состояние после подачи положительного импульса на верхний электрод амплитудой 10 V и длительностью 500 ms. Вставка соответствует ВАХ образца в высокоомном состоянии.



Рис. 4. Зависимость емкости в конденсаторной структуре титаната стронция от напряжения для частот от 10 kHz до 2 MHz(образец № 1) — емкости высокоомного состояния после достижения напряжения смещения 10.5 V.



Рис. 5. Высокоомное состояние после подачи на верхний электрод положительного импульса амплитудой 40 V и длительностью 100 ms (образец № 2).

лены зависимости сопротивления от напряжения при комнатной температуре в диапазоне частот от 10 kHz до 2 MHz, полученные для обоих образцов. Рис. 3, а соответствует исходному низкоомному состоянию. После подачи положительного импульса на верхний электрод амплитудой до 10 V и длительностью до 500 ms образец переходит в высокоомное состояние (рис. 3, b). Указанный эффект не зависит от полярности подаваемого импульса напряжения. Затем при дальнейшем увеличении положительного напряжения смещения (выше 10.5 V) наблюдается резкий рост тока, и образец переходит в низкоомное состояние (рис. 3, a). На вставке к рис. 3показана ВАХ образца № 1, полученная для нескольких измерений ВАХ при циклическом медленном (со скоростью 1 V/min) изменении напряжения на образце. Вставка к рис. 3 соответствует высокоомному состоянию с ограничением максимального напряжения смещения с ограничением максимального напряжения смещения на образце ± 5 V таким образом, чтобы образец находился в высокоомном состоянии. ВАХ образца в низкоомном состоянии является линейной, а в высокоомном состоянии ток $I \propto U^n$, где n = 1.6-1.8. На рис. 3, *a* с ростом частоты тестового сигнала сопротивление R_p существенно уменьшается, что, вероятно, связано, с одной стороны, с увеличением погрешности его измерения из-за шунтирующего действия электрической емкости в сотни pF, а с другой — с более сложной эквивалентной электрической схемой замещения исследуемого образца, чем простое представление о параллельном соединении постоянного конденсатора и резистора (рис. 4).

Аналогичное поведение демонстрирует образец № 2 (рис. 5), однако для этого образца, имеющего бо́льшую толщину пленки, переход из высокоомного состояния в низкоомное требует напряжения смещения около 40 V. В высокоомном состоянии образец имеет сопротивление около 900 k Ω , в низкоомном — около 2 Ω . Отметим, что в керамическом конденсаторе титаната стронция толщиной 40 μ m напряжение переключения из высокоомного состояния в низкоомное и обратно составляет 100 V [8].

На поверхности контакта металла (нижний и верхний электроды) с титанатом стронция образуется барьер Шоттки, что объясняет нелинейность наблюдаемых нами ВАХ (вставка на рис. 3) [4,8–11]. Изменение сопротивления титаната стронция можно объяснить следующим образом. При подаче напряжения на структуру металл/титанат стронция/металл происходит перераспределение дефектов (вакансии стронция и кислорода) вблизи границ зерен, что влияет на высоту потенциального барьера между зернами (двойной барьер Шоттки) [8,12,13]. Вакансии кислорода заряжены положительно [3,8,14,15]. При подаче напряжения кислородные вакансии в обедненных слоях мигрируют к катоду. Миграция кислородных вакансий нейтрализует отрицательный заряд на границах зерен, что приводит к уменьшению высоты двойного барьера Шоттки и изменению области пространственного заряда [8]. Таким образом, структура переключается из состояния с высоким сопротивлением в состояние с низким сопротивлением. При приложении напряжения противоположной полярности кислородные вакансии мигрируют к отрицательному электроду, электроны захватываются снова дефектами на границах зерен, что приводит к восстановлению высоты двойного барьера Шоттки. В результате пленочная структура возвращается в состояние с высоким сопротивлением. Отметим, что изменение высоты барьера Шоттки и двойного барьера Шоттки сопровождается изменением не только сопротивления, но и емкости структуры, что наблюдалось в работах [4,10], а также характерно и для синтезированных нами образцов.

Другой возможный механизм изменения сопротивления в титанате стронция предложен в работах [3,4,9,10] и связан с захватом электронов глубокими уровнями и их переходом в зону проводимости при приложении электрического поля. Роль глубоких уровней в поставке электронов и росте проводимости подтверждается также наличием фототока в титанате стронция [16,17], что наблюдалось недавно и в наших структурах, приготовленных по описанной в данной работе технологии. В частности, при толщине титаната стронция 180 nm и напряжении смещения — 13 V значение фототока составило — 0.2 mA. Глубокие уровни в титанате стронция связываются также с синей люминесценцией в титанате стронция [18].

4. Заключение

Таким образом, синтезированы конденсаторные структуры на основе титаната стронция, сформированного золь-гель-методом. В структурах наблюдаются два состояния с сопротивлением, различающимся на два-четыре порядка величины. С ростом толщины пленки SrTiO₃ величина перепада сопротивления структуры увеличивается на порядок. Предположительно основным механизмом переключения из состояния с высоким сопротивлением в состояние с низким сопротивлением и обратно является изменение заселенности глубоких уровней, связанных с вакансиями. Обнаруженные резистивные свойства пленок титаната стронция могут вызвать дополнительный интерес к их формированию золь-гельметодом с перспективой применения для мемристорных элементов энергонезависимой памяти.

Авторы выражают благодарность С.М. Завадскому, Д.А. Голосову и М.В. Руденко (БГУИР) за помощь при изготовлении образцов.

Часть работы выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ с использованием оборудования Регионального центра зондовой микроскопии коллективного пользования при РГРТУ.

Список литературы

- P.Kr. Petrova, N.McN. Alford. Appl. Phys. Lett., 87, 222 902 (2005).
- [2] K. Bouzehouane, P. Woodall, B. Marcilhac, A.N. Khodan, D. Crete, E. Jacquet, J.C. Mage, J.P. Contour. Appl. Phys. Lett., 80, 109 (2002).
- [3] D. Choi, D. Lee, H. Sim, M. Chang, H. Hwang. Appl. Phys. Lett. 88, 082 904 (2006).
- [4] M.C. Ni, S.M. Guo, H.F. Tian, Y.G. Zhao, J.Q. Li. Appl. Phys. Lett. 91, 183 502 (2007).
- [5] E. Bellingeri, L. Pellegrino, D. Marré, I. Pallecchi, A.S. Siri. J. Appl. Phys. 94, 5976 (2003).
- [6] M.H. Tang, Z.P. Wang, J.C. Li, Z.Q. Zeng, X.L. Xu, G.Y. Wang, L.B. Zhang, Y.G. Xiao, S.B. Yang, B. Jiang, J. He. Semicond. Sci. Technol. 26, 075019 (2011).
- [7] Х. Сохраби Анараки, Н.В. Гапоненко, М.В. Руденко, А.Ф. Гук, С.М. Завадский, Д.А. Голосов, Б.С. Колосницын, В.В. Колос, А.Н. Петлицкий, А.С. Турцевич. ФТП 48, 1724 (2014).

- [8] S. Hirose, A. Nakayama, H. Niimi, K. Kageyama, H. Takagi. J. Appl. Phys. **104**, 053 712 (2008).
- [9] T. Fujii, M. Kawasaki, A. Sawa, H. Akoh, Y. Kawazoe, Y. Tokura. Appl. Phys. Lett. 86, 012 107 (2005).
- [10] T. Fujii, M. Kawasaki, A. Sawa, Y. Kawazoe, H. Akoh, Y. Tokura. Phys. Rev. B 75, 165 101 (2007).
- [11] A. Shkabko, M.H. Aguirre, I. Marozau, T. Lippert, A. Weidenkaff. Appl. Phys. Lett. 95, 152 109 (2009).
- [12] D. Fernandez-Hevia, J. de Frutos, A.C. Caballero, J.F. Fernandez. J. Appl. Phys. 92, 2890 (2002).
- [13] E. Canessa, V.L. Nguyen. Physica B 179, 335 (1992).
- [14] K. Yang, T. Chen, N. Ho, H. Lu. J. Am. Ceram. Soc. 94, 1811 (2011).
- [15] T. Baiatu, R. Waser, K. Hardtl. J. Am. Ceram. Soc. 73, 1663 (1990).
- [16] M.C. Tarun, F.A. Selim, M.D. McCluskey. Phys. Rev. Lett. 111, 187403 (2013).
- [17] T. Feng. Phys. Rev. B 25, 627 (1982).
- [18] D. Kan, T. Terashima, R. Kanda, A. Masuno, K. Tanaka, S. Chu, H. Kan, A. Ishizumi, Y. Kanemitsu, Y. Shimakawa, M. Takano. Nature Mater. 4, 816 (2005).